(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Bureau international



(43) Date de la publication internationale 12 juillet 2001 (12.07.2001)

(10) Numéro de publication internationale WO 01/49422 A1

- (51) Classification internationale des brevets?: B05C 5/02, (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SOCI-B05D 3/04, 7/22, B65B 31/02
 - ETE NOVATEC S.A. [FR/FR]; 350, avenue d'Italie, ZA Albasud, F-82000 Montauban (FR).
- (21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR00/03494
 - (72) Inventeurs: et (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): BOURRI-
- (22) Date de dépôt international:

(26) Langue de publication:

français

(25) Langue de dépôt: français ERES, Francis [FR/FR]; Chemin du Quart, Les Bardonis. F-82000 Montauban (FR). KAISER, Clément [FR/FR]; 321, chemin des Cabouillous, Le Carreyrat, F-82000 Montauban (FR).

- (74) Représentant commun: SOCIETE NOVATEC S.A.: 350, avenue d'Italie, ZA Albasud, Γ-82000 Montauban
- (30) Données relatives à la priorité: 80000000 3 janvier 2000 (03.01.2000) FR (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, 00/09785

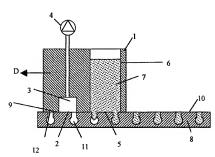
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: DEVICE FOR COLLECTIVELY FILLING BLIND CAVITIES
- (54) Titre: DISPOSITIF DE REMPLISSAGE COLLECTIF DE CAVITES BORGNES

26 juillet 2000 (26.07.2000) FR

13 décembre 2000 (13.12.2000)



(57) Abstract: The invention concerns a device for collectively filling blind cavities in controlled and efficient manner. It consists of a mobile body (1) in sealed contact relative to the surface comprising the orifices of the cavities. The body (1) includes two slots, the first of which (2) is spaced apart in scaled manner both from outside the device and from the second slot (5), by a distance, measured parallel to the displacement of the device, greater than the dimension of the largest orifice. The first slot to encounter the orifices during displacement is connected to a vacuum chamber (3) and the second slot to encounter the orifices is connected to a tank (6) containing the product (7) to be transferred.

DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ. PL. PT. RO. RU. SD. SE. SG. SI. SK. SL. TJ. TM. TR. TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) États désignés (régional); brevet ARIPO (GH. GM. KE. En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-(AT. BE. CH. CY. DE. DK. ES. FL FR. GB. GR. IE. IT. LU. la Gazette du PCT.

MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BE, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

Avec rapport de recherche internationale.

LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien tions, se réfèrer aux "Notes explicatives relatives aux codes et (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de

⁽⁵⁷⁾ Abrégé: Dispositif de remplissage collectif de cavités borgnes. L'invention concerne un dispositif qui permet de remplir des cavités borgnes de façon efficace et contrôlée. Il est constitué d'un corps mobile (1) en contact étanche par rapport à la surface (10) comprenant les orifices des cavités. Le corps (1) comporte deux fentes dont la première (2) est espacée de facon étanche à la fois de l'extérieur du dispositif et de la deuxième fente (5), d'une distance, mesurée parallèlement au déplacement du dispositif, supérieure à la dimension du plus grand orifice. La première fente à rencontrer les orifices lors du mouvement est reliée à une chambre à vide (3) et la deuxième fente à rencontrer les orifices est reliée à un réservoir (6) contenant le produit (7) à transférer.

DISPOSITIF DE REMPLISSAGE COLLECTIF DE CAVITES BORGNES

Le dispositif objet de la présente invention a pour fonction le remplissage de cavités borgnes par des produits visqueux. Le remplissage de cavités borgnes par un produit visqueux est rendu difficile par le fait que l'air ou le gaz présent dans la cavité 5 ainsi que la viscosité ou les tensions superficielles du produit s'opposent au bon remplissage de cavités de faibles dimensions ou de cavités qui présentent des étranelements.

Les domaines d'applications de la présente invention sont multiples, à titre d'exemple non limitatif, elle est applicable dans les domaines tels que 10 l'électronique, le médical, les vias de connexion de puces pour cartes à puces,... Elle est particulièrement adaptée au remplissage de micro-cavités dans le domaine spatial et militaire.

La présente demande de brevet est présentée en continuation de la demande de brevet FR00.00008 déposée le 03/01/2000 par le même demandeur et dont la priorité interne est revendiquée.

Afin d'éviter que l'air présent dans la cavité constitue un obstacle au bon remplissage par le produit, une technique consiste à réaliser cette opération sous vide.

Dans ce cas en général, on dispose les cavités à remplir dans une enceinte fermée dans laquelle un vide est appliqué, puis le produit est forcé dans les cavités par le biais d'une seringue ou d'un dispenseur. Cette technique bien que fonctionnelle présente un certain nombre d'inconvénients, comme par exemple :

- l'enceinte sous vide doit être suffisamment grande pour recevoir le système d'injection, ce qui impose de dimensionner la pompe à vide en conséquence.
- De plus, il faut traiter tous les problèmes d'étanchéités entre l'intérieur et l'extérieur
 de la chambre sous vide. Ceci impose un certain nombre de difficultés d'accessibilité, de rechargement du dispositif en produit et par conséquent de coût de réalisation de cegenre d'équipement.
- Enfin ce type d'équipement se prête mal à la production en série de type défilement car il faut prévoir des sas d'entrée et de sortie entre l'intérieur et l'extérieur de la 30 chambre sous vide ou alors prévoir un avancement pas à pas et refaire le vide à chaque pas. Dans tous les cas, ce type d'équipement devient extrêmement complexe et onéreux.

- D'autre part, pour faire passer un produit visqueux dans des cavités de faible dimension ou présentant des étranglements, il faut injecter le produit sous pression au niveau des orifices pour le forcer au remplissage.

D'autres techniques ont été développées en vue de faire des dépôts de 5 produits à l'intérieur de tubes de faible diamètre ou de pièces plus ou moins poreuses. Ces techniques décrites dans les brevets WO9748500A et WO9947260A consistent à alimenter le produit d'un côté de la pièce à traiter et d'appliquer le vide d'un autre côté, de sorte à aspirer le produit à travers la pièce. Ces techniques ne s'appliquent pas au remplissage de cavités borgnes et ne sont donc pas transposables au cas présent.

La présente invention propose une solution efficace et simple à mettre en œuvre. Elle consiste à assurer le vide et le remplissage en série et d'une facon continue strictement au niveau des cavités à remplir avec un léger déphasage dans le temps. Elle se caractérise essentiellement en ce qu'elle consiste à juxtaposer deux fentes sur une surface. La première fente est reliée à un générateur de vide, alors que la deuxième est 15 reliée à un réservoir contenant le produit. La première fente reliée au vide est espacée de facon étanche à la fois de l'extérieur et de la deuxième fente d'une distance, mesurée parallèlement au déplacement du dispositif, supérieure à la dimension du plus grand orifice des cavités à remplir et une étanchéité parfaite est réalisée entre la surface présentant les deux fentes et la face supérieure du substrat présentant les cavités à 20 remplir. Lorsqu'un mouvement relatif du dispositif par rapport au substrat est imprimé, les orifices des cavités sont successivement :

isolés de facon étanche par rapport à l'extérieur du dispositif.

10

- exposés à la fente reliée au vide, ce qui a pour effet de réaliser un vide dans les cavités.
- 25 mis en contact avec la fente contenant le produit de remplissage. Or comme le produit est à la pression atmosphérique, voire en surpression lorsqu'il rencontre l'orifice, celuici est aspiré par la cavité jusqu'à ce que la pression dans la cavité soit égale à celle dans le réservoir de produit. Evidement si le vide est suffisant, la totalité de la cavité sera remplie par du produit.
- 30 Ce dispositif est donc extrêmement intéressant si l'on souhaite remplir des cavités en évitant la présence de bulles d'air.

3

De façon avantageuse, si les orifices des cavités ne se situent pas dans un plan qui permet de réaliser l'étanchéité avec la surface de contact du dispositif ou encore si l'on veut éviter de faire entrer le produit en contact avec la surface du substrat, il est envisageable d'intercaler un masque intermédiaire entre le dispositif et le substrat 5 à remplir, Le masque peut être réalisé par une feuille métallique ou synthétique qui sera plaquée en contact intime et étanche avec le substrat. Il est également envisageable d'utiliser un masque, temporaire ou non, réaliser à partir d'un film photoimageable laminé ou collé sur le substrat.

De la même façon en intercalant un masque entre le dispositif et le substrat, il est 10 envisageable de faire une opération de sérigraphie. Dans ce cas, la cavité borgne est réalisée par l'ouverture du masque et le substrat et lorsque après passage du dispositif, le masque est séparé du substrat, il restera un dépôt de produit en surépaisseur sur le dit substrat. La présente invention peut donc avantageusement être adaptée sur une machine de sérigraphie et dans ce cas, afin que le système puisse fonctionner dans les 15 deux sens, il est envisageable de placer une troisième fente identique à la première et placée à l'opposé par rapport à la deuxième et dans ce cas on appliquera alternativement le vide dans la première ou la troisième fente en fonction du sens de déplacement du dispositif.

Selon des modes particuliers de réalisation :

20

Pour assurer une meilleure étanchéité au niveau de la fente reliée au réservoir, il est avantageux d'adjoindre des lames de raclage à l'avant et à l'arrière de la fente de distribution. Ces lames de raclage pourront par exemple être réalisées à partir d'une seule lame recourbée et percée de sorte que les deux extrémités se trouvent à l'avant et à l'arrière de la fente de distribution et que les perçages permettent le passage 25 du produit. Une force d'appui peut être exercée pour appuver les lames en contact avec la surface à racler.

Pour assurer une meilleure étanchéité entre le corps et la surface de raclage présentant les orifices des cavités, il est envisageable d'équiper la partie inférieure du corps avec un corps déformable comme du polyuréthane, qui va se 30 conformer aux irrégularités de surface et empêcher ainsi toute fuite. Naturellement, des joints d'étanchéité disposés au niveau de la face active du corps du dispositif objet de l'invention peuvent assurer le même rôle.

4

Pour racler proprement un excès de produit, il est également envisageable de disposer une lame de raclage en guise de paroi arrière du dispositif, qui présente un angle mesuré côté produit avec le substrat supérieur à 90°.

5 avantageux d'appliquer une surpression sur le produit présent dans le réservoir.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description des dessins joints qui illustrent l'invention.

La figure 1 représente en coupe un dispositif selon l'invention.

La figure 2 représente une vue de dessous du dispositif selon l'invention.

Pour accélérer la vitesse de remplissage des cavités par le produit, il est

La figure 3A représente en coupe une variante du dispositif selon l'invention appliquée au remplissage d'un pochoir conventionnel sur une machine de sérigraphie.

La figure 3B représente en coupe le dispositif remplissant les cavités aménagées sur un substrat sur lequel est apposé un pochoir mince intermédiaire de 15 propreté.

La figure 4 représente en coupe une autre variante du dispositif selon l'invention.

La figure 5 représente une vue en coupe du dispositif appliqué au remplissage de tubes identiques ou différents positionnés sur un support commun.

La figure 6 représente une vue de dessus du dispositif selon l'invention montée sur une machine à sérigraphier en lieu et place d'une racle.

20

La figure 7 représente une utilisation du procédé pour l'encapsulage de puces électroniques.

En référence à ces dessins, on peut voir en figure 1 le corps (1)

25 comportant une première fente de dépression (2) reliée à une chambre à vide (3) qui
elle-même est reliée à un générateur de vide (4) de tout type connu. Une deuxième fente
(5) dite de distribution est reliée à un réservoir (6) contenant le produit (7). Le corps (1)
peut être mis en mouvement relatif par rapport au substrat (8) selon le sens (D) tout en
maintenant un contact étanche entre la face (9) du corps (1) par rapport à la face (10) du

30 substrat (8) comprenant les cavités (11) à remplir. Lors du mouvement relatif dans le
sens (D) du dispositif (1), les orifices (12) des cavités (11) à remplir sont
successivement.

5

- isolés de façon étanche par rapport à l'extérieur du dispositif,
- exposés à la fente reliée au vide,
- mis en contact avec la fente reliée au réservoir contenant le produit de remplissage..

En effet comme la première fente est espacée de façon étanche à la fois de l'extérieur et de la deuxième fente d'une distance, mesurée parallèlement au sens de déplacement du dispositif (1), supérieure au plus grand orifice présent sur le substrat (8) chaque cavité est donc successivement soumise au vide en contact de la fente de dépression (2), sans que cette même cavité puisse être simultanément en contact soit avec l'extérieu dispositif soit avec la deuxième fente (5), puis à la phase de remplissage par aspiration de produit (7) au contact de la fente de distribution (5). Comme les faces (9) et (10) sont en contact étanche, le vide appliqué dans la cavité au contact de la fente (12), est maintenu jusqu'à ce que le produit soit en contact avec cette même cavité, le produit étant à une pression supérieure que celle régnant dans la cavité, il y est donc aspiré jusqu'à ce que la pression y soit égale à la pression régnant dans le réservoir de produit.

Si le vide est suffisamment poussé et si le produit présent dans le réservoir ne présente pas de bulles d'air, ce dispositif permet de remplir des cavités de façon complète et homosène quel que soit le produit visqueux.

En figure 2 est représentée la face (9) du corps (1). La fente de dépression (2) entoure ici la fente de distribution (5) sur trois côtés ainsi le maintien du 20 vide entre les deux fentes est parfaitement assuré et permet donc un remplissage optimum. Cette disposition est particulièrement adaptée car elle permet également un plaquage optimum entre les faces (9) et (10) grâce à la dépression régnant dans la fente (2) et ainsi le contact étanche entre les deux faces est assuré. Il est possible pour encore améliorer le contact étanche d'adjoindre des joints sur la face (9) ou alors de réaliser la partie inférieure du corps (1) en matériau déformable comme du polyuréthane par exemple.

La figure 3A représente un autre mode d'utilisation du dispositif selon l'invention appliquée à une sérigraphie classique. Dans ce cas, les trous borgnes sont formés par la surface supérieure du substrat qui est en contact avec le pochoir (13), dans lequel les ouvertures (14) forment la cavité à remplir.

La figure 3B représente un autre mode d'utilisation où la face supérieure du substrat ne doit pas entrer en contact avec le produit ou que la surface du substrat ne permet pas au dispositif selon l'invention de glisser de façon étanche. Dans ce cas, il peut être judicieux de disposer un masque (13) très mince entre le substrat (8) et le corps (1), ainsi les cavités sont réalisées partiellement par les ouvertures (14) pratiquées dans le masque (13), le fond des cavités étant toujours réalisé par le substrat. Pour 5 améliorer le raclage du surplus de produit et éviter toute fuite, il apparaît qu'une lame de raclage (15) par exemple en acier inoxydable disposée à l'arrière de la fente de distribution (5) s'avère particulièrement efficace. Avantageusement cette lame de raclage peut être réalisée par une lame ressort recourbée dans laquelle on a pratiqué des ouvertures (16) pour permettre le passage du produit. Une force (F1), appliquée par un 10 dispositif non représenté, permet d'obtenir une étanchéité parfaite et évite la création d'une fine pellicule de produit à la surface du masque (13) ou du substrat (8).

Ce dispositif selon l'invention peut avantageusement être utilisé pour une opération de sérigraphie, et dans ce cas, il peut être nécessaire de pouvoir fonctionner de façon alternative dans les deux sens. Pour cela, il suffit d'adjoindre une troisième fente (18) identique à (2), symétriquement par rapport à (5) et reliée à une chambre à vide (19). Dans ce cas, lors d'un déplacement en sens opposé à D, on applique le vide dans (19) en gardant (3) à la pression atmosphérique et inversement pour un déplacement dans le sens de D. Afin d'assurer une étanchéité parfaite entre le masque et le substrat ainsi qu'entre la face (9) et le masque, il peut être judicieusement appliqué une force (F2) sur le corps (1) pour plaquer les différentes surfaces les unes contre les autres.

Pour améliorer la vitesse et la qualité de remplissage, il peut être envisagé de mettre le produit (7) sous pression par exemple à l'aide d'un piston (20).

La figure 4 représente en coupe un autre mode de réalisation de la présente invention. Dans ce cas, le corps (1) présente dans sa partie en contact avec le substrat (8), une partie (22) déformable pour se conformer aux irrégularités de la surface (10) ou du masque (13) s'il en est fait usage, sans nuire à la parfaite étanchéité de contact avec la surface (9). Le raclage du surplus de produit est assuré dans ce cas par une lame élastique (25) fixée sur la partie arrière de (1) par un moyen non représenté et qui présente un angle « supérieur ou éval à 90 deerés.

La figure 5 représente en coupe une autre forme possible d'application.

Dans ce cas, le but est de remplir collectivement des tubes (23) identiques ou différents.

7

Les tubes (23) sont positionnés sur une plaque support (24). Chaque tube est en appui parfait sur la plaque de facon à éviter toute fuite. Un pochoir d'étanchéité et de propreté très mince (13) avec des ouvertures ménagées en lieu et place des tubes à remplir est positionné au dessus de ces derniers. Le dispositif (1) selon l'invention se déplace à la 5 surface et permet de remplir les tubes (23) par le produit.

La figure 6 montre comment le dispositif (1), objet de la présente invention, peut être adapté en lieu et place de la racle (26) sur une machine de sérigraphie. Les substrats (8) sont amenés par le convoyeur (27) et la sérigraphie est effectuée à travers le masque (13).

10

Le dispositif selon la présente invention permet donc comme cela a été dit précédemment de remplir totalement et parfaitement des cavités borgnes. Mais il permet également de faire des remplissages partiels ou des bouchages de cavités borgnes en ajustant la valeur de la dépression dans les chambres à vide (3) ou (19). En effet la valeur du différentiel de pression entre le réservoir de produit et les chambres à 15 vide conditionne la quantité de produit qui va être aspiré dans la cavité.

Le dispositif selon l'invention permet d'accéder à des applications nouvelles dans le domaine de l'interconnexion et de la mise en boîtier appelé aussi packaging ou encapsulage pour des applications électroniques.

Selon l'invention, il est possible d'utiliser le dispositif pour remplir des 20 trous métallisés d'un circuit imprimé, appelés aussi traversées, avec une résine isolante durcissable et usinable. Les dits trous sont préalablement rendus borgnes par un moven quelconque durant le temps de remplissage. Il est ensuite pratiqué un nouveau perçage dans la résine isolante dont le diamètre est inférieur au premier trou et ce nouveau trou est métallisé en connexion avec les faces supérieures et/ou inférieures. Ainsi, il est 25 rendu possible de réaliser des trous métallisés concentriques multicouches. L 'opération peut être répétée pour un nombre de couches supérieur à 2, si ceci est souhaité.

Selon l'invention, il est possible d'utiliser ce procédé pour la réalisation d'encapsulage de puces électroniques sur un substrat par un matériau isolant et durcissable. Pour réaliser cette opération, il est fait usage d'un masque dont les 30 ouvertures constituent un moule et dont les parois sont à dépouille négative de façon à ne pas entraîner de produit lors du démoulage. Malgré cette dépouille négative, il est

8

possible de remplir totalement le volume délimité par le masque grâce à l'utilisation du dispositif.

La figure 7 montre le principe de cette application et notamment la forme d'un exemple de masque (28) recouvrant la puce (29) et le trou (30) dans lequel passera 5 le produit.

9 REVENDICATIONS

- 1) Dispositif de remplissage collectif de cavités borgnes par un produit visqueux (7) caractérisé en ce qu'il comporte un corps (1) mobile et en contact étanche par rapport à la surface comprenant les orifices des dites cavités, et que ledit corps comporte au moins deux fentes et que la première (2) soit espacée de façon étanche à la 5 fois de l'extérieur du dispositif et de la deuxième fente (5) d'une distance, mesurée parallèlement au déplacement du dispositif, supérieure à la dimension du plus grand orifice et dont la première fente à rencontrer les orifices lors du mouvement est reliée à une chambre à vide (3) et la deuxième fente à rencontrer les orifices est reliée à un réservoir (6) contenant le produit (7) à transférer.
 - 2) Dispositif de remplissage de cavités borgnes par un produit visqueux selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une troisième fente (18) identique à la première (2) et disposée symétriquement par rapport à la deuxième (5), permette de faire fonctionner le dispositif dans les deux sens de facon alternative.

10

- 3) Dispositif de remplissage collectif de cavités borgnes par un produit visqueux selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la partie inférieure du corps (1) soit déformable pour admettre des irrégularités de la surface (10).
- 4) Procédé de remplissage collectif de cavités borgnes (11) par un produit visqueux (7), caractérisé en ce qu'il met en œuvre un corps (1) pouvant se déplacer en contact étanche par rapport à la surface (10) comprenant les orifices des cavités et que le corps présente au moins deux fentes et que la première (2) soit espacée de façon étanche à la fois de l'extérieur du dispositif et de la deuxième fente (5) d'une distance, mesurée parallèlement au déplacement du dispositif, supérieure à la dimension du plus grand orifice à remplir et dont la première est reliée à une chambre à vide et la seconde à un réservoir (6) contenant le produit à transférer et que 25 lors du mouvement relatif du corps (1) par rapport aux cavités, la fente reliée au vide soit chronologiquement la première en contact avec les orifices des cavités puis la deuxième fente, de sorte que le vide préalablement réalisé dans les cavités génère une aspiration de produit lors du contact avec la fente de distribution (5), jusqu'à ce que la pression dans la cavité soit étale à celle rémant dans le réservoir.

10

- 5) Procédé de remplissage de cavités borgnes par un produit visqueux selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'un masque intermédiaire (13) est interposé entre le dispositif et le substrat.
- 6) Procédé de remplissage de cavités borgnes par un produit visqueux 5 selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'aiustement de la dépression au niveau de la première fente (2) ou (18), conditionne la quantité de produit qui est aspiré dans la cavité de sorte à faire des bouchages ou des remplissages partiels et contrôlés de cavités
- 7) Procédé de remplissage de cavités borgnes par un produit visqueux 10 selon les revendications 4 à 6, caractérisé en ce qu'il est adaptable sur une machine à sérigraphier (26) en lieu et place de la racle.
 - 8) Utilisation du procédé selon les revendications 4 à 7 pour le remplissage de cavités borgnes par un produit visqueux, caractérisée en ce qu'elle donne la possibilité de remplir collectivement des tubes (23) identiques ou différents.

15

- 9) Utilisation du procédé selon les revendications 4 à 7 pour le remplissage de trous métallisés d'un circuit imprimé avec une résine isolante durcissable et usinable. Les dits trous sont préalablement rendus borgnes par un moyen quelconque durant le temps de remplissage. Il est ensuite pratiqué un nouveau perçage dans la résine isolante dont le diamètre est inférieur au premier trou et ce nouveau trou 20 est métallisé en connexion avec les faces supérieures et/ou inférieures. Ainsi, il est rendu possible de réaliser des trous métallisés concentriques multicouches. L'opération peut être répétée pour un nombre de couches supérieur à 2, si ceci est souhaité.
- 10) Utilisation du procédé selon les revendications 4 à 7 pour l'encapsulage de puces électroniques (29) sur un substrat par un matériau isolant et 25 durcissable caractérisé en ce qu'il permet de remplir un moule (28) dont les dépouilles sont négatives au travers d'un orifice (30).

1/6

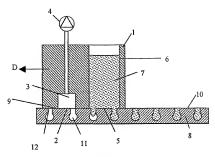


Fig 1

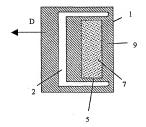
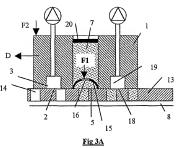


Fig 2





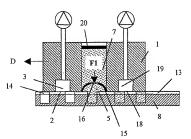
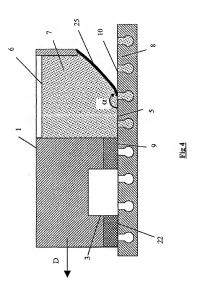
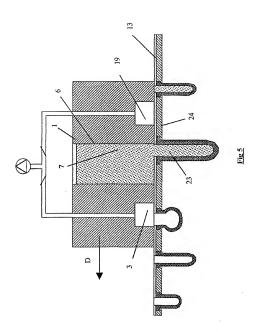


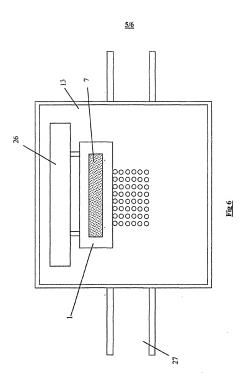
Fig 3B

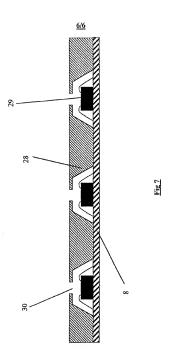
3/6











INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inti onal Application No PCT/FR 00/03494

| | | | 101/11 00/03494 | |
|--|---|--|---------------------------------|---------|
| A CLASSI IPC 7 | FICATION OF SUBJECT MATTER B05C5/02 B05D3/04 B05D7/2 | 2 B65B31/ | ′02 | |
| According to | o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi | cation and IPC | | |
| | SEARCHED | | | |
| Minimum do IPC 7 | ocumentation searched (classification system followed by classifica BOSB BOSC B65B BOSD | tion symbols) | | |
| Documental | tion searched other than minimum documentation to the extent that | such documents are incli | uded in the fields searched | |
| EPO-In | ata base consulted during the International search (name of data b bernal | ase and, where practical | l, search terms used) | |
| C. DOCUM | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the re | elevant passages | Relevant to cla | uim No. |
| A | WO 97 48500 A (ENGELHARD CORP) 24 December 1997 (1997-12-24) page 8, line 6 - line 16 | | 1,4 | |
| A | WO 99 47260 A (JOHNSON MATTHEY P ;ADERHOLD DIRK (EB); HAYNES ALAN (EB);) 23 September 1999 (1999-09) page 10, line 8 - line 23; figur | I GEORGE 19-23) | 1,4 | |
| Furti | her documents are listed in the continuation of box C. | X Palent family | members are listed in annex, | |
| "A" docume consid "E" earfier or filing d "L" docume which citation "O" docume other i "P" docume later the | ant which may throw doubts on plotely delaying) or is cled to existable the publication date of another or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means. | olished after the international filing date of and in calified with the application but on the principle or theory underlying this substructure of the principle of the principle of the substructure of the principle of the principle of the we slip when the document is taken alone are relaxency to existent diversions the substructure of the principle of the principle of the behind with one or more other such docu- nition thereign of thous to a principle of rof the same patient family | | |
| Date of the | actual completion of the international search | Date of mailing of | the international search report | |
| | 7 February 2001 | 14/03/2 | 2001 | |
| Name and r | naling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentisan 2 NL - 2201 HV Rijsvijk, Tel. (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Authorized officer Jelerci | lc, D | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

From PCT/ISA/210/natent tamju arresy\ f.liglu 1009\

Information on patent family members

Int mail Application No PCT/FR 00/03494

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---|---------------------|--|--|
| WO 9748500 | A | 24-12-1997 | AU 3305097 A BR 9709769 A DE 19781838 T JP 2000512896 T US 5866210 A | 07-01-1998 10-08-1999 27-05-1999 03-10-2000 02-02-1999 |
| WO 9947260 | Α | 23-09-1999 | AU 3265299 A EP 1064094 A | 11-10-1999 03-01-2 00 1 |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dei e Internationale No PCT/FR 00/03494

| A CLASSE CIB 7 | MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE B05C5/02 B05D3/04 B05D7/22 | B65B31/02 | |
|---|---|--|---|
| Selon la cla | ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois seton la classific | ation nationale et la CIB | |
| B. DOMAIN | NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE | | |
| Documental CIB 7 | tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles d B05B B05C B65B B05D | le classement) | |
| Documental | tion consultée autre que la documentation minimale dans la mosure où | ces documents relèvent des domaines s | ur lesquels a porté la recherche |
| Base de do | nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (r | norm de la base de données, et si réalisab | le, termes de recherche utilisés) |
| EPO-In | ternal | | |
| C, DOCUM | ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | |
| Catégorie ° | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication | des passages pertinents | no, des revendications visées |
| A | WO 97 48500 A (ENGELHARD CORP) 24 décembre 1997 (1997-12-24) page 8, ligne 6 - ligne 16 | | 1,4 |
| A . | WO 99 47260 A (JOHNSON MATTHEY PLC ;ADERHOLD DIRK (GB); HAYMES ALAN (GB); 23 septembre 1999 (1999-09- page 10, ligne 8 - ligne 23; figur | EORGE 23) | 1,4 |
| <u> </u> | | Les documents de familles de bro | evets sont Indiqués en annexe |
| "A" docume conside "E" docume ou apr "L" docume priorité autre c' "O" docume une ex "P" docume postér Date à laque | and definitionant l'état périod a les technique, non fréré comme particulièrement perfiemin et annéheur, mais publié à la date de depôt international et annéheur, mais publié à la date de depôt international et pouvait jeur et uticité au rune revoudcation de ce de la pouvait jeur et uticité au rune revoudcation de ce de la pouvait jeur et uticité par et l'autre de ce de la pouvait jeur et uticité en quédate (peut priviléques) et la se référent à une develogration oriet, è un usage, à un publié avage la étac de dépôt infernational, mais | * document utbefreier problé aprèc la ridadité de précific de repoprenensal se de pour ce dans de précific de repoprenensal potentiare per contra per la filia de proprie de la filia del la filia de la filia | as à l'état de la imprendre le principe minenton mention revendiquée ne peut comme impliquant une activité nactiche independiquée quant une activité invention quant une activité inventive quant une activité inventive mblinaison étant évidente mblinaison étant évidente mille de brevets |
| | esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale | Fonctionnaire autorisé | |
| | Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NI 2280 HV Rilswijk | | |
| | Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016 | Jelercic, D | |

DADDODT DE DECHEDONE INTERNATIONALE

| Henseignements relatifs aux membres de familles de brevets | | | P | PCT/FR 00/03494 | | |
|--|---------|------------------------|--|--|--|--|
| Document brevet cit au rapport de recherc | é he | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication | | |
| WO 9748500 | A | 24-12-1997 | AU 3305097 BR 9709769 DE 19781838 JP 2000512896 US 5866210 | A 10-08-19 T 27-05-19 T 03-10-20 | | |
| WO 9947260 | Α | 23-09-1999 | AU 3265299 EP 1064094 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |